


半坚固型FZ-55

产品图片							
强坚固性	满足MIL-STD-810H军用标准, 防尘、防水等级达到IP53标准, 通过91cm跌落试验, 抗振动/抗冲击/宽温, 运行温度-29 ~ 60 °C ^{*1} 。						
详细型号	FZ-55 FHD Touch FZ-55C060ETR			FZ-55C860ETR		FZ-55 HD FZ-55A060ETR	
操作系统	Windows 10 专业版 64bit (MU1)						
移动计算平台 / CPU	英特尔® 酷睿™ i5-8365U vPro™ 处理器 (主频1.6GHz, 睿频4.1GHz, 缓存6MB)		英特尔® 酷睿™ i7-8665U vPro™ 处理器 (主频1.9GHz, 睿频4.8GHz, 缓存8MB)		英特尔® 酷睿™ i5-8365U vPro™ 处理器 (主频1.6GHz, 睿频4.1GHz, 缓存6MB)		
内存 / 存储	8GB (max. 32GB) / 512GB SSD						
显卡 (集成)	英特尔® UHD核心显卡 620						
显示	14" TFT FHD LCD (1920 x1080) 阳光下高可读技术, 亮度达1000cd/m ² 电容式10指触控屏 (配触控笔)				14" TFT HD LCD (1366 x768) 亮度220cd/m ²		
键盘	无背光						
摄像头	前端: 2 MP IR /摄像头滑盖 (支持Windows Hello 功能)						
扩展卡槽	micro SDXC × 1						
I/O端口	USB3.1 × 2 USB3.1 Type-C端口 (支持USB 供电) × 1 LAN (RJ45) × 1 HDMI (A型) × 1 扩展总线端口 (24-针) × 1 耳机输出 / 麦克风输入 × 1 蓝牙 (V5.0, Class 1)						
通信接口	WLAN: Intel® Dual Band Wireless-AC 9560 LAN: IEEE 802.3 10Base-T / IEEE 802.3u 100BASE-TX / IEEE 802.3ab 1000BASE-T						
电源	交流适配器 (输入: 100-240VAC, 50 / 60Hz; 输出: 15.6VDC, 7.05A) 锂离子智能电池 (10.8V; 标准容量: 6300mAh)						
电池续航时间 ^{*2}	约19小时 / 约38小时 (配第2块电池 ^{*3})			约20小时 / 约40小时 (配第2块电池 ^{*3})			
尺寸 (宽×深×高)	345mm x 272mm x 32.8mm						
重量	约2.25kg			约2.08kg			
拓展模块 (选配)	左侧拓展仓(Universal Bay) ^{*4}	第2块SSD	DVD光驱	蓝光光驱	独立GPU (AMD Radeon ProWX)	智能卡读取器	
	右侧拓展仓(Front Expansion Slot) ^{*5}	第2块电池	指纹读取器	智能卡读取器	非接触式智能卡读取器 (HF-RFID)		
	后部拓展槽 ^{*6}	VGA+串口+第4个USB 3.1		VGA+串口+坚固型USB2.0		VGA+串口+第2个LAN接口	
	拓展模块型号及型号说明:						
	型号	型号说明	型号	型号说明	型号	型号说明	
FZ-VSD55121U	第2块SSD 256GB	FZ-VSC552U	左侧拓展仓 智能卡读取器	FZ-VCN552U	后部拓展槽 VGA/串口/第2个LAN接口		
FZ-VSD55151U	第2块SSD 512GB	FZ-VSC551U	右侧拓展仓 智能卡读取器	FZ-VCN553U	后部拓展槽 VGA/串口/坚固型USB2.0		
FZ-VSD551T1U	第2块SSD 1TB	FZ-VNF551U	右侧拓展仓 非接触式智能卡读取器(HF-RFID)	FZ-VEB551U	桌面端口扩展底座		
FZ-VDM551U	DVD光驱	FZ-VFP551U	右侧拓展仓 指纹读取器	FZ-BAZ1908	内存模块 8GB		
FZ-VGT551U	独立GPU (AMD Radeon ProWX)	FZ-VZSU1HU	第2块电池 6芯/68Wh	FZ-BAZ1916	内存模块 16GB		
FZ-VBD551U	蓝光光驱	FZ-VCN551U	后部拓展槽 VGA/串口/ 第4个USB3.1				

^{*1} 由独立的第三方实验室根据MIL-STD810 H Method 516.8 Procedure IV进行跌落测试, 根据Method 501.7 Procedure II (高温测试) 与Method 502.7 Procedure II (低温测试) 进行操作温度测试。

本产品的抗冲击性、抗振性、防尘性、防水性和宽温性等性能不能完全保证产品不受损害或无故障。

^{*2} Mobile Mark™ 2014

^{*3} 选配

^{*4-6} 左侧拓展仓、右侧拓展仓、后部拓展槽中最多仅可分别选配一种拓展模块。

^{*7} Windows 11 升级服务将于 2021 年底至 2022 年面向符合条件的设备提供, 不同设备的升级时间存在差异, 某些特定功能需要配备专门的硬件才能使用 (详见 aka.ms/windows11-spec)。